

由田新技股份有限公司(3455) 法人說明會

董事長：鄒嘉駿

行政財務部副總：林芳隆

免責聲明

- 本簡報所有之財務報表及其他資訊，係本公司根據主管機關要求之提報日期所提供之正確資訊。惟可能因時間經過或後續事件之發生，致使上述文件中之資訊不正確或不完整。本公司特此聲明對有時間性之資訊，不負任何更新或修訂之責任。
- 本網站上所有之財務報表、OTC 申報資料、年報、新聞稿及其他資訊可能含有預測性敘述，亦包含其他未來發生行為之徵兆的類似字眼。惟仍存有許多因素可以使得事件的發展或其實際結果與預測性敘述中的情形有重大差異。本公司特此聲明對預測性敘述，不負任何更新之責任。

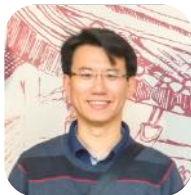
由田新技 投資人關係管理團隊



發言人 林芳隆 行政財務部副總經理

專線：(02)82262088 #106

信箱：fahren@utechzone.com.tw



吳政龍 行政財務部協理

專線：(02)82262088 #407

信箱：jackywu@utechzone.com.tw



莊慧珊 行政財務部財會處副理

專線：(02)82262088 #112

信箱：selina@utechzone.com.tw



財務表現

2019 H1 特點

成長趨勢



財務表現

2019 H1 合併綜合損益表

(單位:新台幣千元, 除每股盈餘為新台幣元)	2019年4月至6月		2018年4月至6月		2019年1月至6月		2018年1月至6月	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	712,954	100	775,114	100	1,289,248	100	1,212,541	100
機台	691,403	97	755,077	97	1,241,613	96	1,166,003	96
其他	21,551	3	20,037	3	47,635	4	46,538	4
營業成本	371,337	52	479,429	62	662,165	51	730,644	60
營業毛利	341,617	48	295,685	38	627,083	49	481,897	40
營業費用								
推銷費用	116,420	16	107,327	14	207,096	16	183,075	15
管理費用	49,391	7	39,416	5	96,152	8	76,080	6
研究發展費用	71,677	10	52,786	7	132,871	10	105,984	9
預期信用減損損失	12,824	2	29,755	4	56,567	4	28,551	2
營業費用合計	250,312	35	229,284	30	492,686	38	393,690	32
營業淨利	91,305	13	66,401	8	134,397	11	88,207	8
淨營業外收入	155,883	22	39,671	5	244,227	19	4,380	0
稅前淨利	247,188	35	106,072	13	378,624	30	92,587	8
所得稅費用	(54,934)	(8)	(24,208)	(3)	(81,250)	(6)	(7,859)	(1)
本期淨利	192,254	27	81,864	10	297,374	24	84,728	7
基本每股盈餘(元)	3.21		1.33		4.97		1.38	



2019 H1 特點

2019 H1 特點

營收創歷年來新高，年增幅 6.33%

- Display 營收創歷年來新高，年增幅 8.24%
- PCB 營收創歷年來次高，年增幅 1.75%

毛利率創歷年來次高，年增幅 22.40%

- Display 毛利率創5年來次高，年增幅 29.41%
- PCB 毛利率創歷年來新高，年增幅 11.86%

Display 及 PCB 營收及毛利率雙雙成長 !!

兩岸最大 PCB 檢測類 AI 首發 (首次導入即取代超過百人)

2019 H1 營收及獲利比較

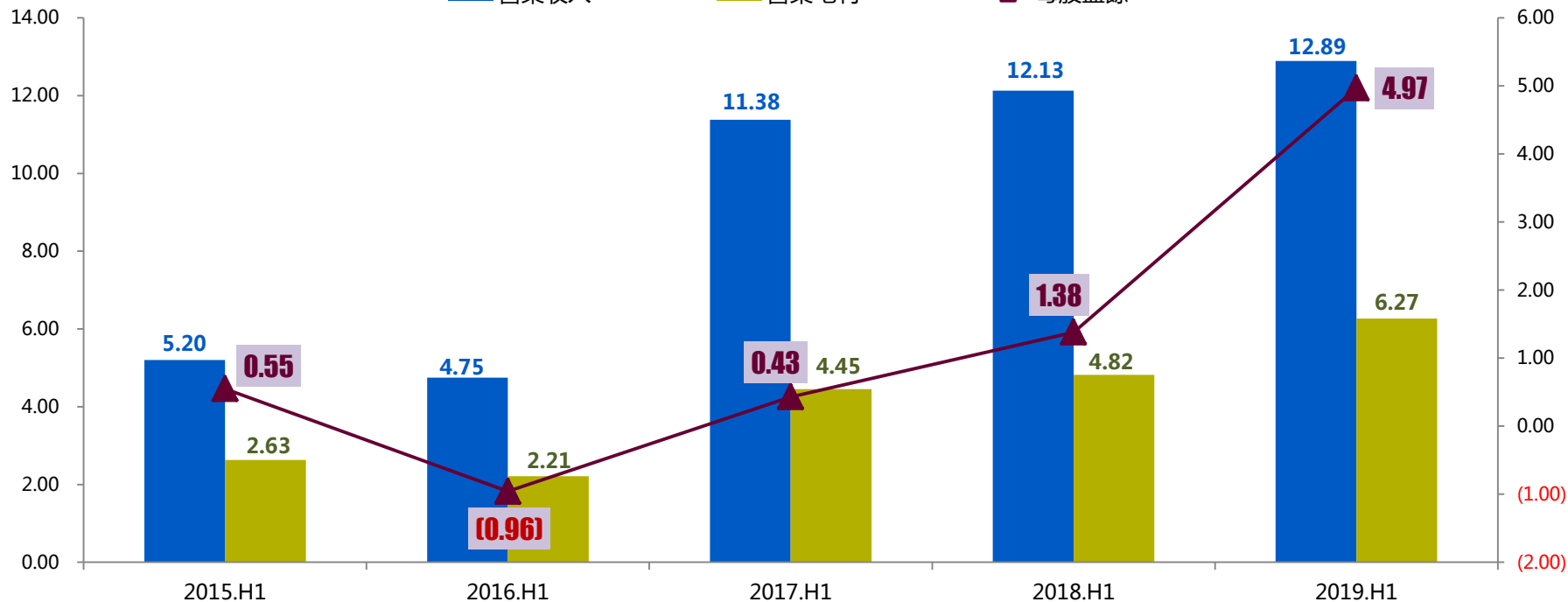
單位：億元 (新台幣)

營業收入

營業毛利

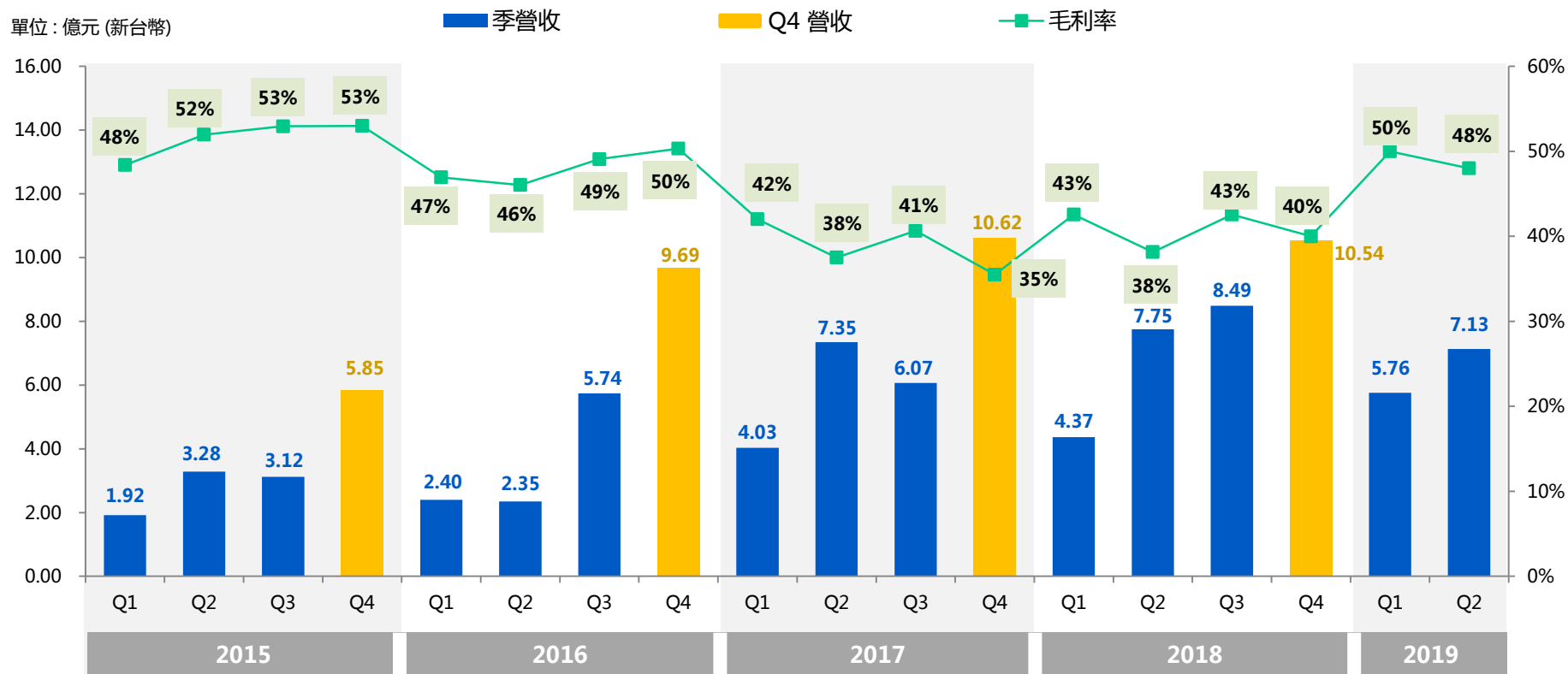
每股盈餘

單位：元 (新台幣)



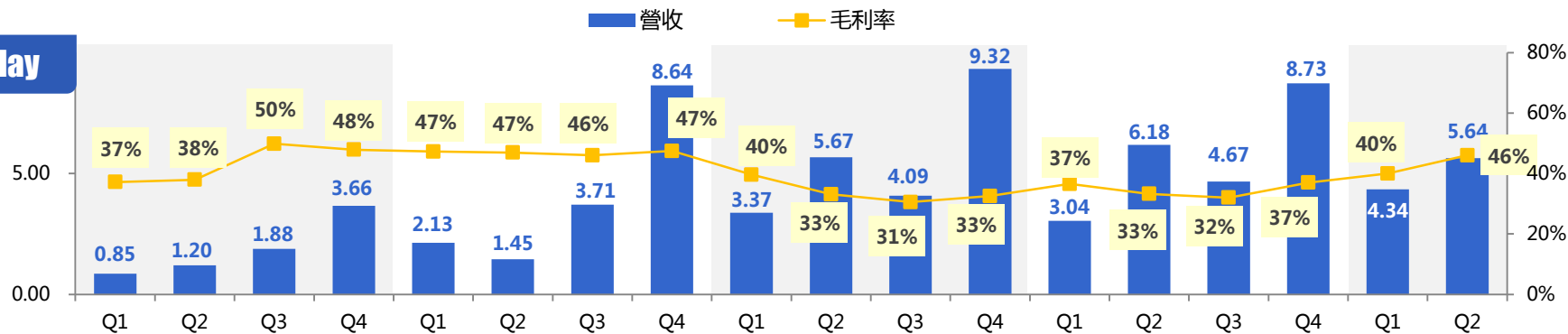
逐季營收暨毛利率走勢

單位：億元 (新台幣)

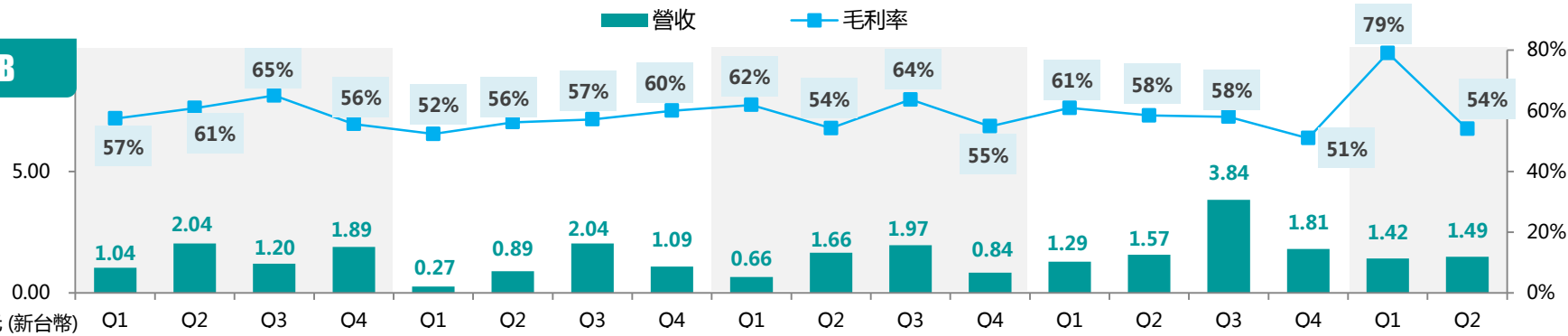


逐季 Display/ PCB 營收暨毛利率走勢

Display



PCB



單位：億元 (新台幣)

2015

2016

2017

2018

2019



成長趨勢

原有主打市場

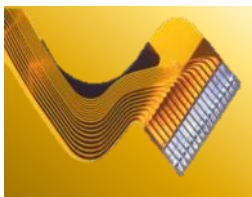
1

封裝基板



2

軟板/COF



3

顯示器前段



4

顯示器模組



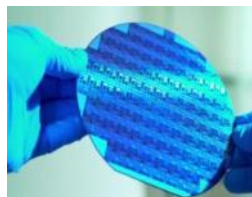
5

PCB



6

封裝



7

AI

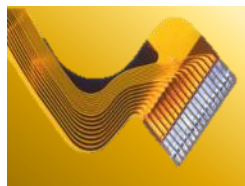


新增潛力市場

全面瞄準市場



封裝基板



軟板/COF



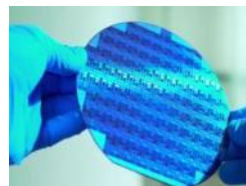
顯示器前段



顯示器模組



PCB

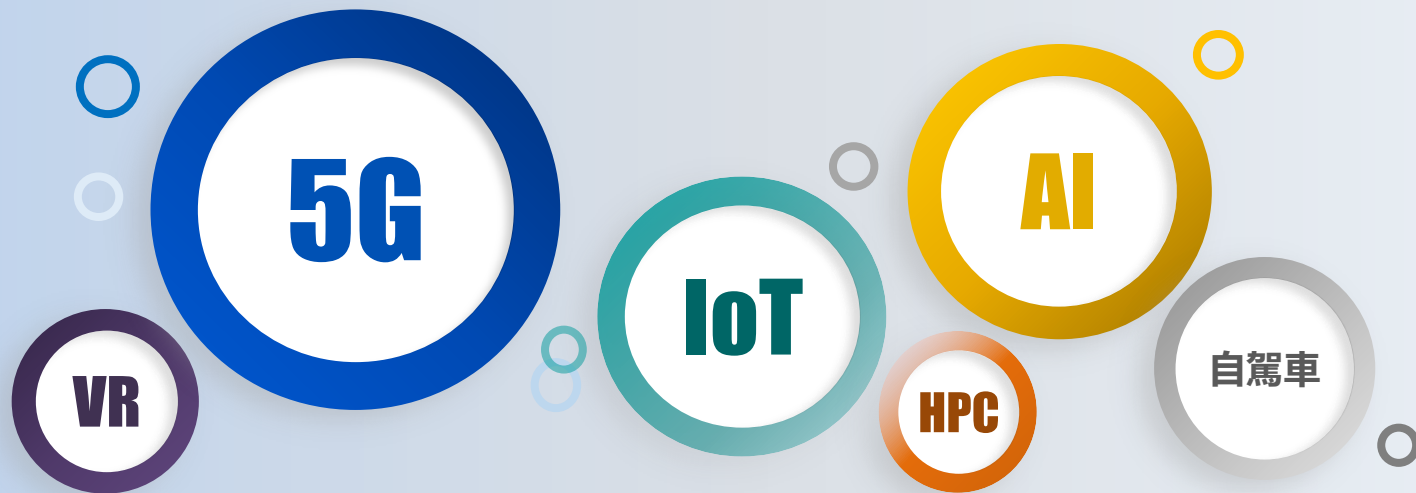


封裝



AI

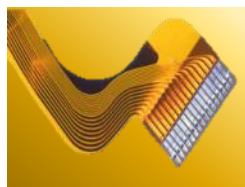
新興產業趨勢



多元成長趨勢



封裝基板



軟板/COF



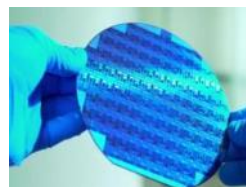
顯示器前段



顯示器模組



PCB



封裝



AI

現有優勢

ABF 載板
細線路

軟板
銅箔
COF
Roll to Roll

高解析面板
OLED

車載面板
模組智能

類載板
HDI
MiniLED

Wafer/
Panel

大數據
智慧製造

持續研發

AVI
NEW AOI
NEW AOR
NEW AICM

AVI
NEW AOI
NEW LVI

AOI

API
Demura

NEW AOI
NEW AVI
NEW LVI
NEW Inline AOI

NEW AOI
NEW OM

NEW ADJ
NEW ADC



Thank You

謝謝指教

由田新技股份有限公司 | 股票代號：3455



